

CAD/CAM システムを用いた現代の インプラント補綴

～ BMC から考えるセメント固定式およびスクリュー固定式補綴術式について～

長年にわたり積み上げてきた数々のエビデンスに加え、さらに磨きを掛けた EV システムは、臨床上的問題点を限りなく排除し、デジタルインプラントデンティストリーへの対応も考慮されています。更にオッセオスピード“プロファイル” EV インプラントは、これからのインプラント治療を皆さまの臨床にお届けします。

本講演では竹下賢仁先生をお迎えし、EV システムにおける補綴術式のバリエーションを始め、CAD/CAM を利用したデジタルソリューションについても豊富な症例と共に言及いただきます。



講師：
竹下 賢仁 先生

I.O.R. 主宰
たけした歯科サクセスインプラントセンター長
東北大学大学院歯学部研究科
口腔病態外科学講座非常勤講師
日本口腔インプラント学会専門医
AO Active member

講演内容

- ◆ アストラテックインプラントシステムEVの補綴術式
 - クラウンダウン・アプローチの理解
 - One-position-onlyの特長と注意点
 - 補綴バリエーション
- ◆ デジタルソリューションを利用した補綴術式
 - CAD/CAMソリューションを利用した補綴術式
- ◆ Conventionalの補綴デモ
- ◆ 症例供覧

日程：2019年2月17日(日) 10:00～16:00

会場：デンツプライシロナ株式会社 5階 研修センター
東京都港区麻布台 1-8-10 麻布偕成ビル 5階

受講料：10,000円(消費税・昼食代込)

定員：20名 ※先着順、定員になり次第締め切らせて頂きます。

主催：デンツプライシロナ株式会社

お申込み / お問い合わせ：

デンツプライシロナ株式会社

〒106-0041 東京都港区麻布台 1-8-10 麻布偕成ビル

TEL：03-5114-1008 FAX：03-5114-1038

= 参加お申込み =

(東京・2019/2/17)

CAD/CAM システムを用いた現代のインプラント補綴

FAX送信先 ▶ 03-5114-1038

フリガナ

ご氏名

英字表記ご氏名

ご勤務先名

〒

ご勤務先住所

TEL

FAX

Eメールアドレス

@

※ご入金案内、会場地図はFAXでご案内をいたします。必ずFAX番号をご記入ください。

※以下個人情報に関する内容に、 同意します。 同意しません。(印が付いていない場合は、「同意します」とさせていただきます。)

本セミナーの参加申込みにより取得した個人情報は、弊社社内規定により厳重に管理し本セミナーに関するお申込み確認ならびに関係書類の送付に使用いたします。